

中国集成电路设计业市场调查研究与 发展前景预测报告（2024-2030年）

产业调研网

www.cir.cn

一、基本信息

报告名称： 中国集成电路设计业市场调查研究报告（2024-2030年）
报告编号： 1356757 ← 咨询订购时，请说明该编号
报告价格： 电子版：8500 元 纸质+电子版：8800 元
优惠价格： 电子版：7600 元 纸质+电子版：7900 元 可提供增值税专用发票
咨询热线： 400 612 8668、010-66181099、66182099、010-66183099
电子邮箱： kf@Cir.cn
详细内容： <https://www.cir.cn/7/75/JiChengDianLuSheJiYeShiChangFenXiBaoGao.html>
提示信息： 如需订阅英文、日文等其它语言版本，请向客服咨询。

二、内容介绍

集成电路设计业是信息技术的核心，近年来随着5G、物联网、人工智能等新兴技术的迅猛发展，对高性能、低功耗芯片的需求日益增加。该行业正经历从传统大规模集成向系统级芯片（SoC）、三维集成（3D IC）和芯片堆叠技术的转变，以满足更复杂、更紧凑的电子系统需求。同时，设计流程的自动化和智能化，如电子设计自动化（EDA）工具的升级，提高了设计效率和芯片性能。

未来，集成电路设计业的发展将更加侧重于异构集成和定制化设计。一方面，通过将不同功能的芯片集成在一个封装中，实现系统级性能的提升和功耗的降低，满足特定应用领域的需求。另一方面，基于人工智能的定制化设计将变得普遍，芯片设计将更加贴近终端用户的实际需求，实现高度个性化和差异化的产品。

研究对象

主要结论

重要发现

一、2024年全球集成电路设计业发展概述

（一）发展现状

1、产业规模

2、产业结构

（二）基本特点

（三）主要国家和地区发展概要

1、美国

2、中国台湾

二、2024年中国集成电路设计业发展概述

（一）发展现状

1、产业环境

2、产业规模

3、产业结构

(二) 基本特点

(三) 重点省市发展概况

1、北京

2、上海

3、广东

4、江苏

5、浙江

6、陕西

三、2024-2030年中国集成电路设计业趋势分析

(一) 产品发展趋势

(二) 技术发展趋势

(三) 企业发展趋势

四、2024-2030年中国集成电路设计业发展预测

(一) 影响因素

1、有利因素

2、不利因素

(二) 产业规模预测

(三) 产业结构预测

五、2024年中国集成电路设计业竞争分析

(一) 竞争格局分析

(二) 主力厂商竞争力评价

1、华为海思

2、中国华大

3、展讯通信

4、国民技术

5、瑞迪科

6、格科微

7、……..

(三) 成长性厂商竞争力评价

1、福州瑞芯微

2、上海锐迪科

3、珠海欧比特

4、苏州美芯

5、海尔集成电路

6、……..

六、建议

表目录

2018-2023年全球集成电路设计业规模及增长

2018-2023年美国集成电路设计业规模及增长

2018-2023年中国台湾地区集成电路设计业规模及增长

2013年中国集成电路设计业应用结构

2013年中国集成电路设计业产品结构

2013年以设计线宽划分的中国集成电路设计企业结构

2013年以设计规模划分的中国集成电路设计企业结构

2013年以人员规模划分的中国集成电路设计企业结构

……

图目录

2018-2023年全球集成电路设计业规模及增长

2013年全球集成电路设计业产品产值按应用领域分布比重

2018-2023年中国台湾地区集成电路设计业规模及增长

2013年中国集成电路产业各价值链结构

中国集成电路设计单位数量历年变化情况

2013年中国集成电路设计业应用结构

略……

订阅“中国集成电路设计业市场调查研究报告（2024-2030年）”，编号：1356757，

请致电：400 612 8668、010-6618 1099、010-66182099、010-66183099

Email邮箱：kf@Cir.cn

详细内容：<https://www.cir.cn/7/75/JiChengDianLuSheJiYeShiChangFenXiBaoGao.html>

了解更多，请访问上述链接，以下无内容！！